PATENT ABSTRACTS OF JAPAN.

(11)Publication number:

08-334478

(43)Date of publication of application: 17.12.1996

(51)Int.CI.

GO1N 21/89 G06T 7/00

(21)Application number: 07-168083

(71)Applicant: THREE BOND CO LTD

SANEI ENG:KK

(22)Date of filing:

09.06.1995

(72)Inventor: SAKAYORI TOSHIMASA

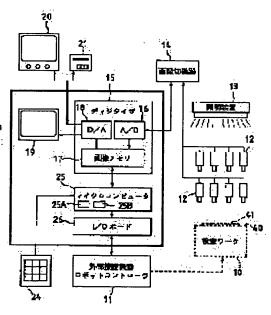
YAMASHITA HIROTAMI **OKAMOTO HIROYUKI**

(54) SEAL INSPECTION SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To inspect the applied state of a sealant from the condition of its image.

CONSTITUTION: This seal inspection system includes a means 12 for picking up image of a work joining face 40 to which a sealant 41 is applied, an image memory 17 in which data from the imagepicking up means 12 is stored as image data, and a processing device 25 for performing variable density image process on the image data. The processing device has the function of specifying a portion for inspection, by which that image position on an inspection width which corresponds to the sealant application position is ... inspected, and has the function of judging, from picture elements from each end of the inspection width to an inspection point within the image data, the positions of those picture elements at which density variation is at or above a set value to be both ends (edges) of the sealant along its cross direction. Further, the processing device has a function of determining cut-line errors, by which, if both ends of the sealant are not detected, the inspection point is judged to be the cut line of the sealant.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.10.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3288902

[Date of registration]

15.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 08-334478

(43)Date of publication of application: 17.12.1996

(51)Int.CI 601N 21/89 6061 7/00

(22)Date of filing: (21)Application number : 07-168083 09.06.1995

(71)Applicant : THREE BOND CO LTD SANEJ ENG:KK

YAMASHITA HIROTAMI

(72)Inventor: SAKAYORI TOSHIMASA OKAMOTO HIROYUKI

(54) SEAL INSPECTION SYSTEM

PURPOSE: To inspect the applied state of a sealant from the condition of its image.

which density variation is at or above a set value to be image data, the positions of those picture elements at of the inspection width to an inspection point within the the sealant application position is inspected, and has the position on an inspection width which corresponds to performing variable density image process on the image stored as image data, and a processing device 25 for which data from the image-picking up means 12 is to which a sealant 41 is applied, an image memory 17 in means 12 for picking up image of a work joining face 40 CONSTITUTION: This seal inspection system includes a function of judging, from picture elements from each end specifying a portion for inspection, by which that image data. The processing device has the function of

direction. Further, the processing device has a function 11 A . BO4 A 111 UK

of determining cut-line errors, by which, if both ends of the sealant are not detected, the inspection point is judged to be the cut line of the sealant,

both ends (edges) of the sealant along its cross

OF IN MAK METTS:

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.10.2000

[Date of sending the examiner's decision of

the examiner's decision of rejection or [Kind of final disposal of application other than

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3288902

[Date of registration]

of rejection]

15.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision

http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAcyaGEaDA408334478P1.L. 05/09/07

[Date of requesting appeal against examiner's

[Date of extinction of right]

decision of rejection]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-334478

(43)公開日 平成8年(1996)12月17日

| (51) Int.Cl.6 | | 識別記号 | 庁内整理番号 | FΙ | | | 技術表示箇所 |
|---------------|-------|------|--------|------|-------|-----|--------|
| G01N | 21/89 | | | G01N | 21/89 | Z | |
| G06T | 7/00 | | | G06F | 15/62 | 400 | |

審査請求 未請求 請求項の数7 FD (全 10 頁)

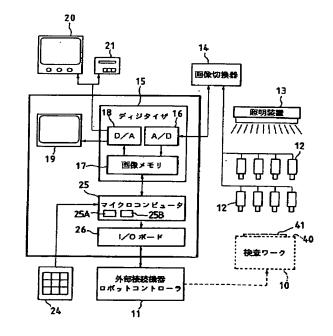
| (21)出願番号 | 特願平7-168083 | (71) 出願人 | 000132404 |
|----------|----------------|----------|-----------------------|
| | | | 株式会社スリーボンド |
| (22)出願日 | 平成7年(1995)6月9日 | | 東京都八王子市狭間町1456番地 |
| | | (71) 出願人 | 595095489 |
| | | | 株式会社サンエイエンジニアリング |
| | | | 広島県広島市西区観音本町1丁目13番2号 |
| | | (72)発明者 | 酒寄 敏昌 |
| | | | 東京都八王子市狭間町1456 株式会社スリ |
| | | | ーポンド内 |
| | | (72)発明者 | 山下 宏民 |
| | | | 広島県広島市西区観音本町1丁目13番2号 |
| | | (74)代理人 | 弁理士 山口 義雄 |
| | | | |
| | | | 最終質に続く |
| | | | 最終頁に続く |

(54) 【発明の名称】 シール検査システム

(57)【要約】

【目的】 シール材の塗布状態を画像状態により検査すること。

【構成】 シール材が塗布されたワーク接合面を振象する手段と、この撮象手段からのデータを画像データとして記憶する画像メモリと、当該画像データに対して濃淡画像処理を行う処理装置とを備えたシール検査システム。この処理装置は、シール塗布位置に対応した検査幅部分の画像位置を検査する検査部分特定機能と、画像データ中の検査幅の両端位置から検査ポイントまでの画素のうち濃度変化値が設定値以上となった画素の位置をシール剤の幅方向の両端(エッヂ)と判定する機能とを備えている。さらに、処理装置は、このシール剤の両端が検出されない時、当該検査ポイントについてシール切れ目と判定する切れ目エラー判定機能を備えた。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 シール材が塗布されたワーク接合面を撮像する手段と、この撮像手段で取り込まれたデータを画像データとして記憶する画像メモリと、この画像メモリ に接続されるとともに前記画像データに対して濃淡画像処理を行う処理装置とを備えたシール検査システムにおいて、

1

前記処理装置は、前記画像データ上に予め定められた検査ポイントを中心とした検査幅部分の画素位置を検索する検査部分特定機能と、前記画像データ中の前記検査幅 10の両端位置から前記検査ポイントまでの画素のうち濃度変化値が設定値以上となった画素の位置を前記シール材の幅方向両端位置と判定する両サイド検出機能と、この両サイド検出機能によって前記幅方向両端が検出されない場合に当該検査ポイントについてシール切れ目と判定する切れ目エラー判定機能とを備えたことを特徴とするシール検査システム。

【請求項2】 前記処理装置は、前記切れ目エラーが複数の検査ポイントで連続して発生した時に塗布状態の不良と判定する塗布状態判定機能を備えたことを特徴とす 20 る請求項1記載のシール検査システム。

【請求項3】 前記検査ポイントが、正常に塗布されたシール材の幅方向の中心に設定されるとともに、前記検査幅の両端が、前記ワーク接合面上に設定されたととを特徴とする請求項1記載のシール検査システム。

【請求項4】 前記処理装置は、前記両サイド検出機能によって検出された幅方向両端位置に基づいて当該検査ポイントでのシール材の幅を算出する塗布幅算出機能と、この塗布幅算出機能によって算出された塗布幅が予め定められた最小設定幅よりも小さい場合に当該検査ポイントについて塗布幅エラーと判定する塗布幅エラー判定機能とを備えたことを特徴とする請求項1,2又は3記載のシール検査システム。

【請求項5】 前記処理装置は、前記塗布幅エラーが複数の検査ポイントで連続して発生した時に塗布状態の不良と判定する塗布状態判定機能を備えたことを特徴とする請求項4記載のシール検査システム。

【請求項6】 前記処理装置は、前記両サイド検出機能 によって検出された幅方向両端位置と前記検査ポイント の位置とに基づいて塗布位置のずれ量を判定するずれ量 40 算出機能と、このずれ量算出機能によって算出されたず れ量が予め定められた設定ずれ量よりも大きい場合に当 該検査ポイントについてずれエラーと判定するずれエラー判定機能とを備えたことを特徴とする請求項1,2又 は3記載のシール検査システム。

【請求項7】 前記処理装置は、前記塗布ずれエラーが 複数の検査ポイントで連続して発生した時に塗布状態の 不良と判定する塗布状態判定機能を備えたことを特徴と する請求項6記載のシール検査システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はシール検査システムに係り、更に詳しくは、自動シール塗布装置等を用いてビード状に塗布されたシール材の塗布状態を判定するシール検査システムの改良に関する。

[0002]

【従来の技術】近時、各種機械部品相互間におけるシールを行うに当たり、シリコーン樹脂等を用いたシール方法が採用されている。

【0003】とりわけ、エンジン等の組立工程においては、組立ラインへの適用も容易であるとともに、作業環境の改善等を図ることができるため、ワークの接合面に沿って移動可能に設けたノズルから液状のシール材を吐出し、これを接合面に自動的に塗布する装置が普及するに至っている。

【0004】ところで、上述の塗布装置においては、何らかの理由によりシール材に空気等が混入している場合に、ノズルからシール材を吐出する際に空気が噴出し、いわゆる空打ち状態となってシール材の連続的な吐出を部分的に阻害したり、或いは部分的な塗布幅の異常等を発生するという不都合がある。

【0005】このため、自動塗布後において、接合面に 塗布されたシール材の状態を検査する必要があり、この 検査は、作業者による目視観察が採用されている他、C CDカメラ等の撮像手段を採用した画像処理による塗布 検査も採用されるに至っている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、塗布の 異常若しくは欠陥は稀に発生するものであるため、目視 検査では欠陥がないものとの思い込みに起因して、実際 に欠陥が発生した場合にこれを見逃してしまう場合を生 じ易い。

【0007】また、目視検査では、検査者の主観により 塗布の異常を判定するため、塗布状態について正常であ るか又は異常であるかの判断の基準を一律にすることが 難しい。すなわち、目視検査では、ある検査者によって は異常と判断される塗布状態が、別の検査者によって正常と判断される場合があり、シール材の塗布状態の評価 を定量化することができない。

1 【0008】 この一方、画像処理による検査では、撮影した画像内の濃度値にバラツキを生じ易く、二値化した画像データに対して画像処理を行なう検査では、検査結果の精度確保が困難になるという不都合があった。これを更に詳述すると、撮影時に照明の乱反射がないとした場合の画像は、図4(A)に示されるように、接合面40に対してシール材41を明確に識別することができる。これは、通常接合面40は明るく撮像されるのに対して、シール材はこの明るさよりも暗く撮像されるためである。

50 【0009】従って、この図4 (A) に示した画像を所

定のしきい値により二値化すると、図4(B)に示され るように接合面40とシール材41とを良好に分離する ことができ、このため、接合面40上のシール材41を 捕捉することが可能となる。さらに、同図中の点線枠内 における画素数を数えて当該画素数を設定値と比較する ことにより、シール材が塗布された面積を捕捉し、塗布 状態の検査を行うことができる。

【0010】しかしながら、シール材の塗布が行われる 現場においては、製造工程の一部分であり、照明の設置 位置も制限されるため、周囲の明るさ等、検査環境は必 10 ずしも良好でない。このため、実際の撮影に際しては、 図4 (C) に示されるように、シール材41の一部分で 照明が反射して明るくなり、このシール材41の一部分 と接合面40の明るさが近似してしまう場合がある。従 って、図4 (C) に示した画像を二値化すると、図4

(D) に示すように、シール材41として分離される部 分が、実際のシール材41部分よりも少なくなり、図中 点線で囲まれた画素数を数えても設定数未満の画素数と して塗布不良と判定される。

【0011】すなわち、検査環境によっては、シール材 4 1 上に照明の反射が生じ、このシール材部分の反射の ため、塗布状態の誤判定を生ずるという不都合があっ た。従って、理想状態で接合面40を撮像した場合に は、画像処理により塗布状態の判定を行なうことができ ても、実際の製造工程では、シール材41の反射のた め、目視によらない自動検査を行っても信頼性が低いも のであった。

【0012】また、図4に示したような二値化した画像 のウインドウ内の画素数に基づいて検査対象の有無を判 定する手法では、二値化する場合のしきい値の設定が難 しい。これは、ある検査環境では良好に作用するしきい 値が、他の環境ではシール材部分と接合面部分とを分離 しなくなってしまう、という不都合が生じる。また、照 明位置や強さが変更される毎に、しきい値を設定するの は、余りに煩雑であり画像処理によるシール材の塗布状 態の検査の自動化を妨げてしまう。また、判別分析法等 によるしきい値の自動設定では、処理に長時間必要とな

【0013】 このように、シール材の塗布状態の検査シ ステムには、検査環境によって照明位置や照度が変動す ることにより画像データ中の濃度が均一でなく多少変化 していても、また、シール材の一部で外来光が反射して 接合面と同一の明るさとなっていても、画像データ中の シール材部分を分離できる手法が望まれる。

【0014】反射によってシール材を識別できない箇所 は、実際にはシール材の塗布方向に沿う中央部に発生し 易いことが判明した。すなわち、シール材の厚みなどに より、シール材41の幅方向の両端部分は、照明の反射 が生じ難く、暗く撮像される。すなわち、シール材41 の中央部分の濃度が照明の影響を受けやすく不安定であ 50 と、このずれ量算出機能によって算出されたずれ量が予

るのに対して、両端部については安定して接合面40と の濃度差が生じる。従って、シール材の幅方向両端濃度 は、接合面の濃度に対して明確に識別することができ る。

[0015]

【発明の目的】本発明の目的は、ワーク接合面の画像デ ータに対して、シール材の幅方向両端に沿う濃度分布の 変化に基づいてシール材の有無を検出し、との検出を予 め定められた検査ポイント毎に行うことによってシール 材の塗布状態を高速にかつ高精度に行うことができるシ ール検査システムを提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明は、シール材が塗布されたワーク接合面を撮 像する手段と、この撮像手段で取り込まれたデータを画 像データとして記憶する画像メモリと、この画像メモリ に接続されるとともに画像データに対して濃淡画像処理 を行う処理装置とを備え、さらに、処理装置は、画像デ ータ上に予め定められた検査ポイントを中心とした検査 幅部分の画素位置を検索する検査部分特定機能と、画像 20 データ中の検査幅の両端位置から検査ポイントまでの画 素のうち濃度変化値が設定値以上となった画素の位置を 前記シール材の幅方向両端位置と判定する両サイド検出 機能と、この両サイド検出機能によって幅方向両端が検 出されない場合に当該検査ポイントについてシール切れ 目と判定する切れ目エラー判定機能とを備える、という 構成を採っている。

【0017】さらに、シール検査システムにおける処理 装置は、切れ目エラーが複数の検査ポイントで連続して 発生した時に塗布状態の不良と判定する塗布状態判定機 能を備えた、という構成を採っている。また、検査ポイ ントが、正常に塗布されたシール材の幅方向の中心に設 定されるとともに、前記検査幅の両端が、前記ワーク接 合面上に設定される、という構成が好ましくは採用され

【0018】また、処理装置は、両サイド検出機能によ って検出された幅方向両端位置に基づいて当該検査ポイ ントでのシール材の幅を算出する塗布幅算出機能と、と の塗布幅算出機能によって算出された塗布幅が予め定め られた最小設定幅よりも小さい場合に当該検査ポイント について塗布幅エラーと判定する塗布幅エラー判定機能 とを備える、という構成を採っている。

【0019】さらに、処理装置は、塗布幅エラーが複数 の検査ポイントで連続して発生した時に塗布状態の不良 と判定する塗布状態判定機能を備える、という構成を採 っている。

【0020】また、処理装置は、両サイド検出機能によ って検出された幅方向両端位置と検査ポイントの位置と に基づいて塗布位置のずれ量を判定するずれ量算出機能

30

5

め定められた設定ずれ量よりも大きい場合に当該検査ポイントについてずれエラーと判定するずれエラー判定機能とを備える、という構成も採用でき、これによって塗布状態の各種パリエーションが個別的に検査できる。この際、処理装置は、前記塗布幅エラーが複数の検査ポイントで連続して発生した時に塗布状態の不良と判定する塗布状態判定機能を備える構成とするとよい。

[0021]

【作用】濃淡画像処理を行うに先立ち、正常にシール材の塗布が行われた基準ワークを用いて検査ポイントが教 10 示され、各検査ポイントが処理装置内に記憶される。この後、ワーク接合面にシール材が塗布された検査対象に対して撮像手段で画像データを取り込み、これを画像メモリに記憶させる。処理装置は画像メモリにおける画像データに対して前記検査ポイント毎にシール幅方向からの濃淡画像処理を行う。ここで、シール材の両端が検出されたか否かは、ワーク接合面の濃度とシール材の両端濃度との比較によって判断される。濃度差は、ワーク接合面及びシール材の色、若しくは光の反射率等に基づいて設定しておき、その濃度差の設定値に基づいてシール 20 両端の有無を判断することができる。

【0022】特定の検査ポイントにおけるシール材の両端が検出できない時は、当該検査ポイントのシール切れがカウントされる。そして、次の検査ポイントでシール材の両端検出が依然として行えない場合には、シール切れのカウントが積算される。このように連続したシール切れのカウント数が許容設定回数を越えた時に、シール切れと看做して塗布異常と判断される。

【0023】また、処理装置にシール材の最小設定幅を 検出する機能を付与した構成においては、シール切れの 他に各検査ポイントにおけるシール塗布幅並びに幅ずれ も同時に検出することが可能となる。

[0024]

【実施例】以下、本発明に係るシール検査システムの一 実施例を図面を参照しながら説明する。

【0025】図1には、シール検査システムのブロック構成図が示されている。との図において、検査ワーク10は自動車のエンジンへッドカバー等が対象とされており、とのワーク10の接合面40にシリコーン樹脂等のシール材41が塗布されている。シール材41の塗布は、シール材41を吐出するノズルと、このノズルを接合面40にシール材41を吐出するノズル駆動手段とを備えており、ノズル駆動手段は、ロボットコントローラ11に駆動制御されるようになっている。とのロボットコントローラ11は、ノズルをワーク10の接合面40に沿って塗布軌跡上にティーチングし、連続的に生産されるワーク10の接合面40に対して順次シール材41の塗布を行なわせる機能を備えている。

【0026】ワーク10の検査位置における上方には、 撮像手段を構成する複数のCCDカメラ12及び照明装置13が配置されている。CCDカメラ12は、本実施例では有効画素数が768(H)×494(V)であり、モノクロで検査ワーク10内の接合面40を撮像する。また、CCDカメラ12とワーク10との撮影距離は、この有効画素数内でシールが例えば4~6画素程度の大きさに撮影できる程度に設定される。検査対象のワークおよびCCDカメラ12の位置は固定されていて、ワーク10の接合面40は常に同一位置で撮像されるようになっている。

【0027】前記CCDカメラ12には画像切換器14が併設されており、この画像切換器14は、CCDカメラ12を撮像対象の位置に応じて順次切り換え、接続中のCCDカメラ12が撮像したアナログ画像データをデジタイザ15に入力する。

【0028】ディジタイザ15は、CCDカメラ12が出力するアナログ画像データをデジタル画像データに変換するA/D変換器16と、このA/D変換器16が出力する画像データを記憶する画像メモリ17と、この画像メモリ17中の画像データをモニタ表示用にアナログ変換するD/A変換器18とにより構成されている。ここでは、A/D変換器16は、アナログ画像データを256譜調(濃度値「0」から「255」)のデジタル画像データに変換している。以下、この256譜調のデジタル画像データを単に画像データと称する。

【0029】一方、D/A変換器18には、内外モニタ19,20及びプリンタ21が接続されている。一度画像メモリ17に蓄積された画像データをD/A変換してモニタ19,20に表示するため、モニタ上に表示された画像の座標と、画像メモリ17のアドレスによる座標とが対応する。従って、モニタ19,20に表示した画像に対してオペレータにより指示された位置は、画像メモリ17のアドレスに対応し、さらに、CCDカメラ12により撮像された接合面40の位置に対応する。

【0030】しかも、ここでは、CCDカメラ12の位置が固定されているため、画像メモリ17中の画像データの1画素の縦横の長さが、接合面40の何mmに対応するかが特定される。また、この1画素の実際の大きさが特定されるため、モニタ上の画像データの実際の長さを併せて表示することが可能となる。

【0031】また、D/A変換器18にはプリンタ21 が併設され、必要に応じて画像データや検査結果等を印 刷出力できるように構成されている。

【0032】前記画像メモリ17には、処理装置としてのマイクロコンピュータ25が接続されている。とのマイクロコンピュータ25は、画像メモリ17に蓄積された画像データに対する濃淡画像処理を行ない、また、ロボットコントローラ11による駆動制御のタイミング等50を指示する。マイクロコンピュータ25には、実際に

20

記録する。

は、制御手順が記載されたプログラムを予め記憶した図 示しないハードディスク又はROM等の記憶手段が併設 されている。

【0033】マイクロコンピュータ25は、ロボットコ ントローラ11に対して所定の塗布開始信号、検査終了 信号を出力するとともに、ロボットコントローラ11か ら出力される撮影開始信号を I/Oボード26を介して 入力する回路とを備えている。また、マイクロコンピュ ータ25には、外部に接続されたキーボード24により 所定のパラメータが入力されるようになっている。具体 10 的には、教示用プログラムを実行する際の検査対象に応 じた検査開始位置、検査開始方向、検査終了位置、許容 切れ幅、許容幅等が可変情報として任意に設定可能とさ れている。

【0034】前記マイクロコンピュータ25は、各種プ ログラムに従い、シール材の塗布状態の検査ポイントを 画像データ上に定義する検査位置特定部25Aと、この 検査位置特定部25Aによって定義された検査ポイント pのシール材の塗布状態を画像処理により判定する塗布 状態検査部25Bを備えたものである。

【0035】検査位置特定部25Aは、シール材が塗布 されていなければならない位置を特定する。すなわち、 CCDカメラ12で撮像した512×512の画像デー タ中、シール材の存在が検出されなければならない座標 を特定するものである。シール材が良好に抽出された場 合、この画像データには4~6画素を太さとして連続し た線が検出される。この線の位置はワークの形状および この接合面40ヘシール材41を塗布位置によって定ま る。

【0036】検査位置特定部25Aは、まず、正常にシ ール材が塗布された接合面40の画像データをモニタ1 9.20に表示する。または、正常にシール材が塗布さ れるべき位置を例えば黒く塗りつぶし、当該接合面40 の画像データをモニタに表示する。次いで、オペレータ から検査開始位置と検査終了位置とをモニタ上の座標情 報として受けつける。さらに、オペレータから探索方向 の指示を受けつけると、ワークの形状に添ったシール材 の塗布位置を探索処理により画像メモリの座標として自 動的に検出するものである。

【0037】ととでは、画像データ中のシール材と判定 40 される画索を1画素づつ追跡することにより行なう。こ の探索処理では、まず、探索方向への直進で何画素連続 しているかの数を求め、連続している画素数が基準値よ り大きい場合は、その方向へ1画素進み、座標を記録す

【0038】さらに、連続の数が基準値より小さい場合 は、シールの曲がり部分と判断し新しい探索方向を決定 する。直進できない場合は、左右45度の方向を調べ濃 度値の比較により新しい方向を決定する。

る画素の濃度の平均を基準濃度値とし、現位置から先の 2と3番目の画素の濃度の平均を比較濃度値とする。そ して、基準濃度値が比較濃度値以上である場合には、そ の方向へ1画素進み、進んだ位置を現位置として座標を

【0040】探索して座標を記録する毎に当該位置が終 了位置の範囲か否かを確認し、終了範囲内に入った場合 には正常と判定して終了する。一方、探索がシール材4 1から外れて正常に探索できなくなった場合を考え。-定回数探索を繰り返しても終了位置に到達しない場合に は異常と判定して終了する。

【0041】とれにより、シール材が塗布された線とし て抽出される。さらに、この線上の一定間隔のポイント を検査ポイントして座標を特定する。とのとき、検査ポ イントは、一定幅の中心に設定される。

【0042】前記塗布状態検査部25Bは、画像データ 上に予め定義された検査ポイントでのシール材41の幅 方向の濃度変化値が設定値以上となった位置を当該シー ル材の幅方向両端位置と判定する両サイド検出機能と、 との両サイド検出機能によって幅方向両端が検出されな

い場合に当該検査ポイントについてシール切れ目と判定 する切れ目エラー判定機能とを備えている。 【0043】また、塗布状態検査部25Bは、両サイド

検出機能によって検出された幅方向両端位置に基づいて 当該検査ポイントでのシール材の幅を算出する塗布幅算 出機能と、この塗布幅算出機能によって算出された塗布 幅が予め定められた最小設定幅よりも小さい場合に当該 検査ポイントについて塗布幅エラーと判定する塗布幅エ ラー判定機能とを備えている。

【0044】さらに、塗布状態検査部25日は、両サイ ド検出機能によって検出された幅方向両端位置と前記検 査ポイントの位置とに基づいて塗布位置のずれ量を判定 するずれ量算出機能と、とのずれ量算出機能によって算 出されたずれ量が予め定められた設定ずれ量よりも大き い場合に当該検査ポイントについてずれエラーと判定す るずれエラー判定機能とを備えている。

【0045】また、本実施例では、各エラーが複数の検 査ポイントで連続して生じた場合に塗布状態の不良と判 定しているため、塗布状態検査部25Bは、各エラーの 回数をカウントするエラーカウンタを備えている。

【0046】次に、塗布状態検査部25Bについて、更 に詳細に説明する。

【0047】塗布状態検査部25Bは、画像メモリ17 に蓄積された画像データに対して、濃淡変化の大きい部 分を検出することでシール材の存在を確認する。ここで は、図2に示すように、塗布状態の検査として、シール 材の切れ目と、塗布幅と、シール材塗布位置のずれとの 3要素を確認している。まず、図3を参照して画像処理 によるシール材部分の抽出手法について説明し、次い

【0039】次いで、現位置の心度と進行方向に隣接す 50 で、シール材の塗布状態の検査を行なう塗布状態検査部

40

25 Bの処理工程を説明する。

【0048】検査ポイントpは、ワーク接合面40に塗 布されたシール材41の幅方向の中心位置に定義され る。また、この検査ポイントpは、シール材41の塗布 方向に沿って一定間隔に配置される。さらに、検査ポイ ントpに対して、検査幅wが定義されている。これは、 検査ポイントからシール材の幅方向に一定距離広く設定 されていて、この検査幅wの両端は、ここでは、ワーク 接合面40内に位置している。

【0049】塗布状態検査部25Bは、検査幅wの両端 10 の画素から検査ポイントpの画素までの濃度変化を検知 する。上述したように、シール材41の幅方向のエッジ 部分は照明の反射の影響を受けにくいため、塗布状態検 査部25 Bは、検査幅wの両端の画素の濃度から検査ポ イントp方向に隣り合う画素の濃度変化を算出し、この 濃度変化が設定値以上の変化であればシール材のエッジ であると判断する。

【0050】検査幅wの両端から検査ポイントpへ至る までの画素のうち、当該濃度変化が設定値以上の画素の 位置がシール材の両端であると判断されるため、塗布状 20 態検査部25Bは、CCDカメラ12で撮像した接合面 40上に塗布されたシール材の一点(検査ポイント)で の幅を抽出することができる。この検出したシール材の 幅は画素の数として算出されるため、正常に塗布された 場合の幅に応じた画素数と比較することにより、このC CDカメラ12で撮像した検査ポイントpでのシール材 の幅が正常よりも細いのかまたは太いのかを定量的に判 定することができる。

【0051】さらに、検査ポイントpは、正常に塗布さ れたシール材の幅方向の中心位置に設定されているた め、この検査ポイントpの位置と、シール材の両サイド (エッジ) であると判断された画素の位置とを比較する ことにより、シール材が本来塗布されるべき位置からど の程度ずれているかを定量的に判定することができる。 CCDカメラ12は、正常に塗布されたシール材の幅が 4~6画素となるようにワーク接合面40を撮像するた め、とのシール材の幅およびずれ量をミリ単位で検出す るととができる。

【0052】また、塗布状態検査部25Bは、シール材 の塗布方向に一定間隔で配置された検査ポイント毎にと のシール材の幅の検出を行なう。このとき、塗布状態検 査部25Bは、複数の検査ポイントpについて連続して シール材の幅の検出に失敗した場合には、シール材の塗 布方向に切れ目が生じていると判断する。

【0053】ととで、図1に示した構成によるシール材 の塗布状態の検査工程を図2のフローチャートに基づい て説明する。

【0054】まず、照度検査を行なう(ステップS 1)。これは、照明が暗くなった場合は、シール材41 のエッジ部分の濃度と接合面40部分の濃度とが近似

し、濃度変化に基づくシール材の幅方向の両端(両サイ ド)の検出が良好に行なえなくなるため、CCDカメラ

12による撮像の前に照度検査を行なうものである。照 度検査がNGの場合は照明不良として検査を行なわずに 処理を終了する(ステップS2)。

10

【0055】次いで、CCDカメラ12で撮像した画像 データに対して予め定義された検査ポイントpについ て、シール材の両サイドの検出処理を行なう。さらに、 との検出結果に基づいて塗布状態の検査を行なう。

【0056】図2に示すステップS3からステップS1 8までは、1つの検査ポイントpについての処理の流れ である。画像データに対しては、ワーク接合面40に沿 って複数の検査ポイントpが定義されているため、ステ ップS18でとの画像データに対して定義されたすべて の検査ポイントpの両サイド検出処理が終了したか否か を判定する。

【0057】また、この図2に示す塗布状態の検査で は、シール材の塗布の切れ目(ステップS3~S6) と、塗布されたシール材の幅と(ステップS8~S 9)、シール材の塗布位置のずれ(ステップS13~S 16)の検査を行なう。本実施例では、それぞれの検査 において、切れ目等が1つの検査ポイントではなく、連 続した検査ポイントで発生している場合にエラー (塗布

状態の不良)と判定する。

【0058】ステップS3では、上述した検査幅wから 検査ポイントpに至るまでの画素のうち設定値以上に濃 度変化が生じた画素の有無を検知する。シール幅の両サ イドが検出されない場合、切れ目エラーカウンタの値を 「1」増加する(ステップS4)。切れ目エラーカウン 30 夕の値が設定値以上である場合(ステップS5)、すな わち、予め定めた数の検査ポイント数以上の検査ポイン トpで切れ目と判定された場合、NGフラグを「ON」 として、切れ目・ずれエラーとする(ステップS6)。 すれエラーの可能性もあるとするのは、検査幅w外にシ ール材41が塗布された場合を想定したためである。 【0059】ステップS3でシール材の両サイドが検出 された場合、まず、切れ目エラーカウンタを初期化する (ステップS7)。さらに、当該シール材の両サイド間 の画素数を算出し、との画素数に基づいて当該シール材 の幅が最小設定幅以上か否かを確認する(ステップS 8)。最小設定幅未満である場合、すなわち、上述の例 では4から6画素以下の画素数であった場合、幅エラー カウンタの値を「1」増加する(ステップS9)。次い で、この幅エラーカウンタの値が設定値以上か否かを確 認する (ステップS10)。 すなわち、最小設定幅に満 たない検査ポイントpが連続しているか否かを確認す る。予め設定された数の検査ポイント数以上の検査ポイ ントpで連続してシール材の幅が小さいと判定された場 合、NGフラグを「ON」として、幅エラーとする(ス 50 テップS11)。

【0060】ステップS8で最小設定幅以上と判定され た場合、まず、幅エラーカウンタの値を初期化する(ス テップS12)。さらに、当該シール材の両サイドの画 素位置と検査ポイントの画素の位置とに基づいて、当該 両サイドが設定ずれ以内に位置しているか否かを確認す る(ステップS13)。設定ずれ範囲を越えている場 合、他の場合と同様にずれエラーカウンタの値を「1」 増加する(ステップS15)。さらに、この塗布位置の ずれが連続した検査ポイントρで発生していると判定さ れた場合(ステップS15)、NGフラグを「ON」と 10 して、ずれエラーとする(ステップS11)。

【0061】ステップS13でシール材の両サイド位置 が設定ずれ以内と判定された場合、まず、ずれエラーカ ウンタを初期化する(ステップS17)。とのステップ S3からS17までの処理で各エラーが設定回数以上と されない場合は、塗布状態は良好であるとして次の検査 ポイントを選択して処理をステップS3に戻す。

【0062】一方、NGと判定された場合、そのままシ ール材の塗布状態がNGであることを外部表示して処理 を終了するようにしても良いが、ここでは、どの検査ポ 20 イントでどのようなエラーが発生したかの情報を得るた め、次の検査ポイントを選択して処理をステップS3に 戻す。本実施例では、この検査ポイント毎のエラー情報 に基づいて塗布ロボットの動作不良の特定を行う。ま た、このエラー情報に基づいて、塗布ロボットの動作を 制御して、再度シール材の塗布を行うようにしてもよ い。すなわち、マイクロコンピュータ25は、検査ポイ ントに対応する位置と、当該検査ポイントのエラー種別 とに基づいて、ロボットコントローラ11に再度シール 材の塗布制御を行なわせてもよい。

【0063】全ての検査ポイントについて処理が終了す [`]ると(ステップS18)、NGフラグの状態を確認して (ステップS19)、NGフラグがONであればNGを 出力し(ステップS20)、一方、NGフラグがONで なければ〇Kを出力する(ステップS21)。画像処理 により自動的に行なったシール材の塗布状態の検査結果 を外部表示できる。この外部表示は、モニタ19、20 に行なうようにしても良いし、また、プリンタ21にて 印字することができる。

【0064】ワークの大きさに応じてССDカメラ12 が複数ある場合、1つの画像データについて処理が終了 した後、画像切換器14によりCCDカメラ12の入力 を切り替えて、次の画像データについての処理を行な

【0065】このように図2に示した検査工程による と、シール材のエッジ部分の検出によりシール材の有無 を検知するため、製造工程など必ずしも良好でない撮像 環境であっても、良好にシール材の両サイドを検出で き、このため、理想的な照明環境とすることなしに画像 処理によるシール材の塗布状態の検査を行なうことがで 50 接合面40上のシール材41の幅を画素数として算出す

きる。

【0066】さらに、検査幅の両端から検査ポイントに 向かって濃度変化が設定値以上に生じた画素をシール材 の両端と判定するため、シール材の幅を画素数で定量的 に捕捉することができ、CCDカメラ位置を特定すると とにより、1画素が実際の接合面40の何ミリに対応す るかが特定されるため、この画素数で定義されるシール 材の幅が実際に何ミリであるかを正確に算出することが できる。

12

【0067】しかも、検査幅の両端を開始位置とし、当 該位置の画素の濃度値を基準として濃度変化量を検知す るため、検査対象面での明るさが均一ではなくとも、す なわち、照明環境が良好でなく接合面40上に乱反射が 多少生じていても、正確な判定を安定して行なうことが

【0068】また、検査ポイントが実際の接合面40上 の位置と対応するため、各検査ポイント毎のエラー状況 に基づいて、ロボットコントローラのシール材塗布動作 を制御することにより、良好に塗布されなかった位置に ついて自動的にかつ正確に再度シール材を塗布すること ができる。

[0069]

30

【発明の効果】本発明は以上のように構成され、且つ、 作用するので、これによると、両サイド検出機能が、画 像データ中の検査幅の両端位置から検査ポイントまでの 画素のうち濃度変化値が設定値以上となった画素の位置 をシール材の幅方向両端位置と判定するため、シール材 41の両端の常に暗く撮象される部分に基づいたシール 材41の有無の検出を行うことができ、さらに、切れ目 エラー判定機能が、との両サイド検出機能によって幅方 向両端が検出されない場合に当該検査ポイントについて シール切れ目と判定するため、シール材41の塗布状態 の不良であるシール切れ目を画像処理により自動的に検 出することができる、という従来にない優れた効果を奏 するシール検査システムを提供することができる。

【0070】また、検査幅の両端がワーク接合面40上 に設定されたため、処理装置が、画像データ上に予め定 められた検査ポイントを中心とした検査幅部分の画素位 置を検索すると、この検査幅の両端位置は接合面40上 の画素となり、このため、濃度変化値を求める上で基準 となる階調値を接合面40上の階調値とすることがで き、従って、接合面40の濃度値が照明によって変化し た場合でも、この変化した濃度値を基準としてシール材 41の検出を行うことができ、このため、シール材41 の塗布状態の検査を検査環境の変化の影響を受けずに安 定して行うととができる。

【0071】更に、塗布幅算出機能が、両サイド検出機 能によって検出された幅方向両端位置に基づいて当該検 査ポイントでのシール材の幅を算出するため、撮象した

ることができ、しかも、この画素は、実際の接合面40上の大きさと対応するため、当該画素数に基づいて接合面40上のシール材41の塗布幅を算出することができ、しかも、塗布幅エラー算出機能が、この塗布幅算出機能によって算出された塗布幅が予め定められた最小設定幅よりも小さい場合に当該検査ポイントについて塗布幅エラーと判定するため、画素数の比較という高速に行える画像処理によって塗布幅の状態を判定することができる。

【0072】また、塗布幅のエラーが複数の検査ポイントで連続して生じた場合に塗布状態の不良と判定するため、接合時に必要な量のシール材41が塗布されていない場合を接合面40の形状等に応じて良好に検知することができ、しかも、複数の検査ポイントで連続して生じた場合に塗布状態の不良と判定すると、1つの検査ポイントでノイズ等により塗布幅のエラーと誤判定された場合でも、これを塗布状態の不良と判定しないため、ノイズの影響を受けずに塗布状態の不良を判定することができる。

【0073】更に、ずれ量算出機能が、両サイド検出機能によって検出された幅方向両端位置と検査ポイントの位置とに基づいて塗布位置のずれ量を判定するため、予め定められた検査ポイントの位置から実際に塗布されたシール材41のずれ量を画素数として定量的に判定する**

* ことができる、という従来にない優れた効果を奏するシール検査システムを提供することがでる。

【0074】また、処理装置は、塗布状態判定機能が、 塗布ずれエラーが複数の検査ポイントで連続して発生し た時に塗布状態の不良と判定するため、1つの検査ポイ ントでのノイズ等による影響を受けずに塗布状態の判定 を行うことができる、という従来にない優れた効果を奏 するシール検査システムを提供することがでる。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】本発明に係るシール検査システムの一実施例を 示すブロック構成図である。

【図2】前記シール検査システムの検査フローチャート である。

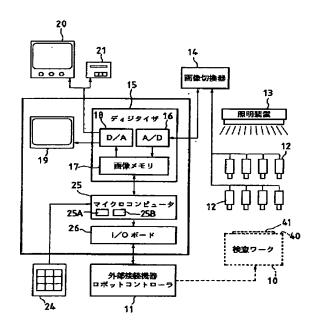
【図3】シール検査ポイントの概略平面図である。

【図4】(A)~(D)は撮像データを二値化してシール検査を行う従来例の説明図である。

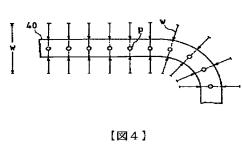
【符号の説明】

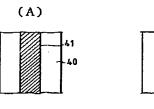
- 12 CCDカメラ
- 15 ディジタイザ
- 17 画像メモリ
- 25 処理装置としてのマイクロコンピュータ
- 40 接合面
- 41 シール材

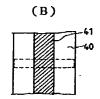
[図1]



[図3]



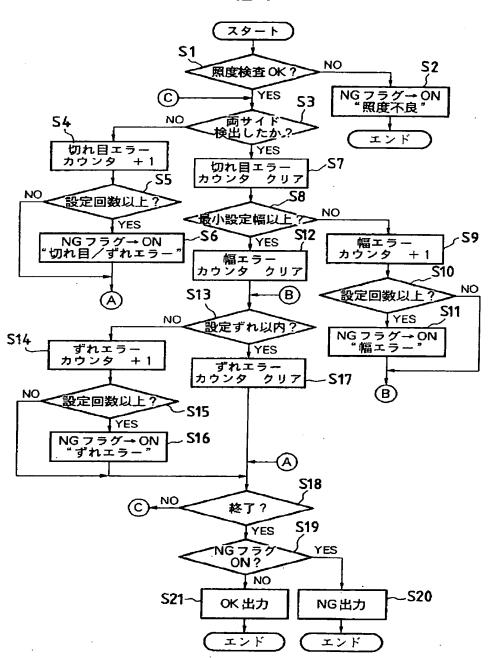






(C)





フロントページの続き

(72)発明者 岡本 裕幸

島根県松江市西生馬町14-4 松江工業高 等専門学校内